

## 内置高压MOSFET电流模式PWM+PFM控制器系列

### 描述

SD6832是用于开关电源的内置高压MOSFET外置采样电阻的电流模式PWM+PFM控制器系列产品。

该电路待机功耗低，启动电流低。在待机模式下，电路进入打嗝模式，从而有效地降低电路的待机功耗。

电路的开关中心频率为25~67KHz，随负载而定。抖动的开关频率，可以获得较低的EMI。

内置峰值电流补偿电路，可以使不同交流电压输入时极限峰值电流一致。上电时，峰值电流补偿最大，然后逐渐达到平衡，可以减小在上电过程中变压器的应力，防止变压器饱和。还可以通过CS端电阻调节极限峰值电流。

电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定，过压保护，过载保护，脉冲前沿消隐，原线圈过流保护和温度保护功能。在电路发生保护以后，电路可以不断自动重启，直到系统正常为止。



DIP-8-300-2.54

### 应用

- \* 开关电源

### 主要特点

- \* 能源之星2.0标准
- \* 低启动电流（3μA）
- \* 随负载而变的开关频率可以提高效率
- \* 抖动的开关频率可以降低EMI
- \* 过压、原线圈过流、过载、过温保护
- \* 外置峰值电流采样电阻
- \* 欠压锁定
- \* 内部集成高压MOSFET
- \* 自动重启
- \* 峰值电流补偿电路
- \* 初始化峰值电流最大补偿，实现软启动功能
- \* 打嗝模式
- \* 逐周期限流

### 产品规格分类

产品名称	封装类型	打印名称	材料	包装
SD6832	DIP-8-300-2.54	SD6832	无铅	料管



**电气参数(感应 MOSFET 部分, 除非特殊说明,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ )**

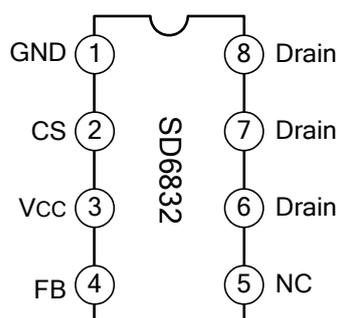
参 数	符 号	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单 位
漏源击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS}=0V, I_D=50\mu A$	650	--	--	V
零栅压漏端电流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V$	--	--	50	$\mu A$
		$V_{DS}=480V, V_{GS}=0V, T_{amb}=125^{\circ}\text{C}$	--	--	200	$\mu A$
静态漏源导通电阻	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10V, I_D=0.5A$	7	10	13	$\Omega$
		$V_{GS}=10V, I_D=0.75A$	7.3	10.5	13.7	$\Omega$
输入电容	$C_{ISS}$	$V_{GS}=0V, V_{DS}=25V, f=1\text{MHz}$	108	155	202	pF
输出电容	$C_{OSS}$	$V_{GS}=0V, V_{DS}=25V, f=1\text{MHz}$	16	23	30	pF
反向传输电容	$C_{RSS}$	$V_{GS}=0V, V_{DS}=25V, f=1\text{MHz}$	0.4	0.6	0.8	pF
导通延迟时间	$T_{D(ON)}$	$V_{DD}=0.5BV_{DSS}, I_D=25\text{mA}$	4.2	6	7.8	ns
上升时间	$T_R$	$V_{DD}=0.5BV_{DSS}, I_D=25\text{mA}$	9.1	13	16.9	ns
关断延迟时间	$T_{D(OFF)}$	$V_{DD}=0.5BV_{DSS}, I_D=25\text{mA}$	6.3	9	11.7	ns
下降时间	$T_F$	$V_{DD}=0.5BV_{DSS}, I_D=25\text{mA}$	11.9	17	22.1	ns

**电气参数(除非特殊说明,  $V_{CC}=12V, T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ )**

参 数	符 号	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单 位
<b>欠压部分</b>						
上电启动电压	$V_{START}$		14.5	15.5	17.0	V
关断电压	$V_{STOP}$		7.5	8.3	9.5	V
<b>振荡部分</b>						
振荡频率最大值	$f_{OSCMAX}$	$V_{FB}=3V$	61	67	73	KHz
振荡频率最小值	$f_{OSCMIN}$	$V_{BURL}<V_{FB}<V_{BURH}$	20	25	30	KHz
振荡频率抖动最大值	$f_{MOD}$	振荡频率最大	$\pm 1.5$	$\pm 2.5$	$\pm 3.5$	KHz
振荡频率随温度的变化率	--	$25^{\circ}\text{C}\leq T_{amb}\leq +85^{\circ}\text{C}$	--	$\pm 5$	$\pm 10$	%
最大占空比	$D_{MAX}$		72	77	82	%
<b>反馈部分</b>						
反馈源电流最大值	$I_{FBMAX}$	$V_{FB}=0V$	0.7	0.9	1.1	mA
反馈关断电压(过载保护)	$V_{SD}$		3.8	4.3	4.8	V
反馈关断延迟时间	$T_{SD}$	FB 从 0V 瞬间上升至 5V	15	27	40	ms
关断延迟电流	$I_{DELAY}$	$V_{FB}=5V$	3	5.5	8	$\mu A$
<b>CS部分</b>						
CS最大值	$V_{CSMAX}$		0.7	0.9	1.1	V
<b>打嗝模式控制</b>						
打嗝模式高电平	$V_{BURH}$	FB 电压	0.40	0.50	0.60	V
打嗝模式低电平	$V_{BURL}$	FB 电压	0.25	0.35	0.45	V
<b>保护部分</b>						
过压保护	$V_{OVP}$	$V_{CC}$ 电压	23	24.5	26	V

参 数	符 号	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单 位
过温保护	$T_{OTP}$		125	150	--	$^{\circ}\text{C}$
前沿消隐时间	$T_{LEB}$		250	325	450	ns
<b>总待机电流部分</b>						
启动电流	$I_{START}$	$V_{CC}$ 从 0V 上升至 12V	1	3	10	$\mu\text{A}$
静态电流	$I_{STATIC}$	$V_{FB}=0\text{V}$	1.0	1.9	3.0	mA
工作电流	$I_{OP}$	$V_{FB}=3\text{V}$	1.0	2.0	3.0	mA

### 管脚排列图



注：建议用户使用时将5脚与Drain端接在一起，可以更好地辅助散热。

### 管脚说明

管脚号	管脚名称	I/O	功 能 描 述
1	GND	I	地
2	CS	I	峰值电流采样端
3	$V_{CC}$	I	正电源输入端
4	FB	I/O	反馈输入端
5	NC	-	空脚
6、7、8	Drain	O	功率 MOSFET 开关漏端

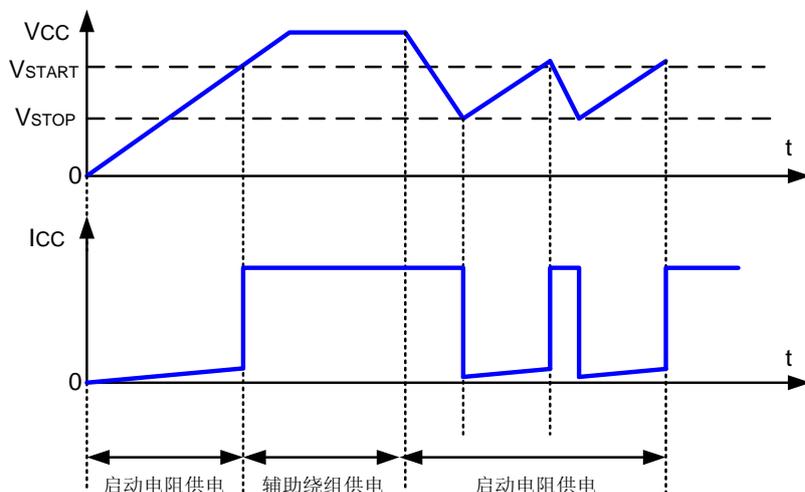
### 功能描述

SD6832是用于离线式开关电源集成电路。电路含有高压功率MOSFET，优化的栅驱动电路以及电流模式PWM+PFM控制器。控制器包含有振荡频率发生器及各个保护功能。振荡电路产生的频率抖动，可以降低EMI。最大峰值电流补偿减小了电路启动时变压器的应力。通过CS端电阻可以调节极限峰值电流。在轻载时，电路采用打嗝模式，可以有效的降低电路的待机功耗。保护功能包括：欠压锁定，过压保护，过载保护，原线圈过流保护和温度保护功能。电路的前沿消隐功能，保证MOSFET的开通有最短的时间，消除了由于干扰引起的MOSFET的误关断。使用SD6832可减少外围元件，增加效率和系统的可靠性，可用于正激变换器和反激式变换器。

#### 1. 欠压锁定和自启动电路

开始时，电路由高压 AC 通过启动电阻对  $V_{CC}$  脚的电容充电。当  $V_{CC}$  充到 15.5V，电路开始工作。电路

正常工作以后，如果电路发生保护，输出关断，FB 源电流也关断，由于电路此时供电由辅助绕组提供，V<sub>CC</sub> 开始降低，当 V<sub>CC</sub> 低于 8.3V，控制电路整体关断，电路消耗的电流变小，又开始对 V<sub>CC</sub> 脚的电容充电，启动电路重新工作。

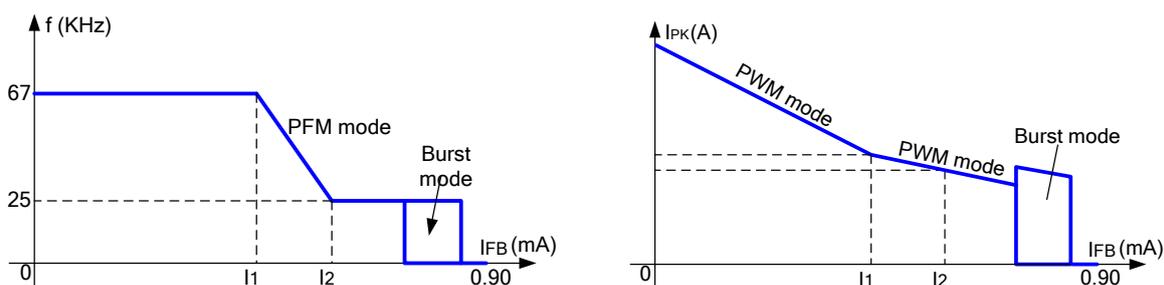


## 2. 频率抖动和降频模式

为了降低 EMI，本电路使得振荡频率不断的变化，减小在某一个单一频率的对外辐射。振荡频率在一个很小的范围内变动，从而简化 EMI 设计，更容易满足要求。中心频率 67KHz 时变化的规律是：4ms 时间之内 ±2.5KHz 范围变化，共有 63 个频率点。

为提高效率，本电路采用降频模式。采用方式有二：

- 一、通过检测 FB 管脚输出下拉电流 I<sub>FB</sub> 来降低频率 f。当 I<sub>FB</sub> 在典型电流 I<sub>1</sub> 以上时，频率 f 从典型值 67KHz 开始降低，一直到典型电流 I<sub>2</sub> 以上时降低至典型值 25KHz。变化关系如下左图所示。
- 二、通过检测 FB 管脚输出下拉电流 I<sub>FB</sub> 来改变峰值电流 I<sub>PK</sub> 的变化率。变化关系如下右图所示。



## 3. 峰值电流采样电阻

本电路采用在 CS 端外置采样电阻(R<sub>CS</sub>)实现峰值电流限制。极限峰值电流由下式决定：

$$I_{PKMAX} = 0.9 / R_{CS}$$

## 4. 峰值电流补偿和初始化

在不同交流电压输入时极限峰值电流变化很大，本电路通过峰值电流补偿可以使不同交流电压输入时极

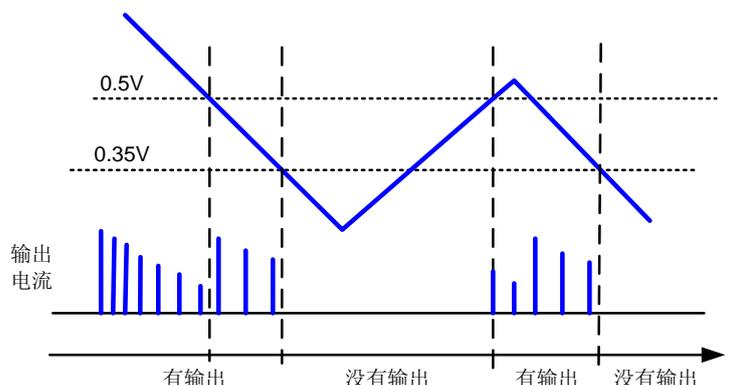
限峰值电流一致。输入的交流电压越高，峰值电流补偿越大；轻负载时，峰值电流补偿消失。打嗝模式没有峰值电流补偿。

为减小在上电过程中变压器的应力，防止变压器饱和，上电时，峰值电流补偿最大，然后逐渐达到平衡。达到平衡的时间随负载而定。

### 5. 打嗝模式

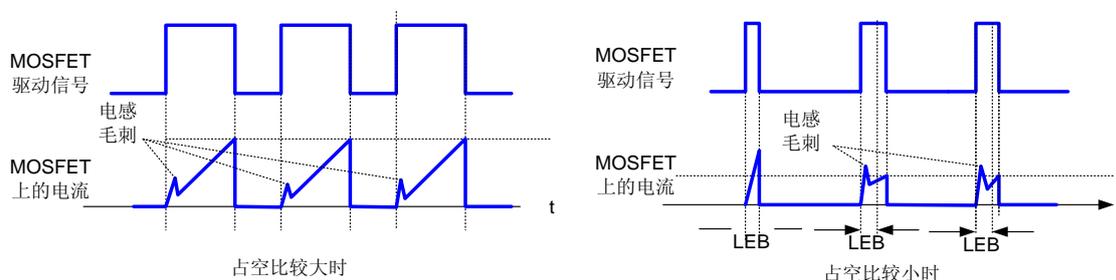
该方式可以有效地降低待机功耗。当 FB 大于 0.5V，正常工作；当  $0.35V < FB < 0.5V$  时有两种情况，一种情况是，FB 电压由低到高，此时与低于 0.35V 情况一样，开关不动作。另一种情况是，FB 电压由高到低，为减小开关损耗，避免开关导通时间过短，此时调高电流比较器的比较点，增加导通时间。打嗝模式下，开关频率降低至 25KHz。

在打嗝模式下，开关调节情况如下：轻载时，FB 电压在约 0.5V 以下。当 FB 电压由高到低变化时，由于电流比较器的比较点较高，输出功率较大，输出电压升高（升高的快慢取决于负载的大小），使得 FB 下降，直至 FB 电压低于 0.35V；当  $FB < 0.35V$ ，开关不动作，输出电平下降（下降的快慢取决于负载的大小），使得 FB 升高。当负载较轻时，以上动作重复变化，输出间断脉冲，减少了开关次数，实现了较低的功耗。



### 6. 前沿消隐

在本电流控制环路中，当开关导通瞬间会有脉冲峰值电流，如果此时采样电流值，会产生错误触发动作，前沿消隐用于消除这种动作。在开关导通之后的一段时间内，采用前沿消隐消除这种误动作。在电路有输出驱动以后，PWM 比较器的输出要经过一个前沿消隐时间才能去控制关断输出。



### 7. 过压保护

当  $V_{CC}$  上的电压超过过压保护点电压时，表示负载上发生了过压，此时关断输出。该状态一直保持，直到电路发生上电重启。

### 8. 过载保护

当电路发生过载，会导致FB电压的升高，当FB电压升高到反馈关断电压以上并且经过反馈关断延迟时间后，输出关断。该状态一直保持，直到电路发生上电重启。

### 9. 逐周期峰值电流限制

在每一个周期，峰值电流值有比较器的比较点决定，该电流值不会超过峰值电流限流值，保证MOSFET上的电流不会超过额定电流值。当电流达到峰值电流以后，输出功率就不能再变大，从而限制了最大的输出功率。如果负载过重，会导致输出电压变低，反映到FB端，导致FB升高，发生过载保护。

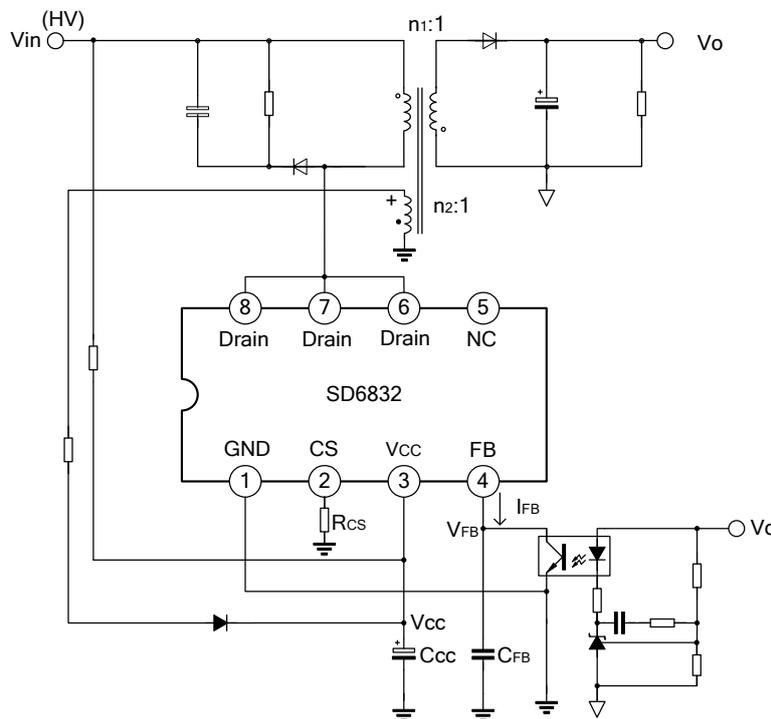
### 10. 原线圈过流保护

如果次级二极管短路，或变压器短路，会引起该现象。此时，不管前沿消隐时间，一旦过流，过 200ns 马上保护，且对每一个周期都起作用。在 CS 端电压达到 1.7 伏时，发生这个保护。当发生该保护时，输出关断。该状态一直保持，直到发生欠压以后，电路启动。

### 11. 过温保护

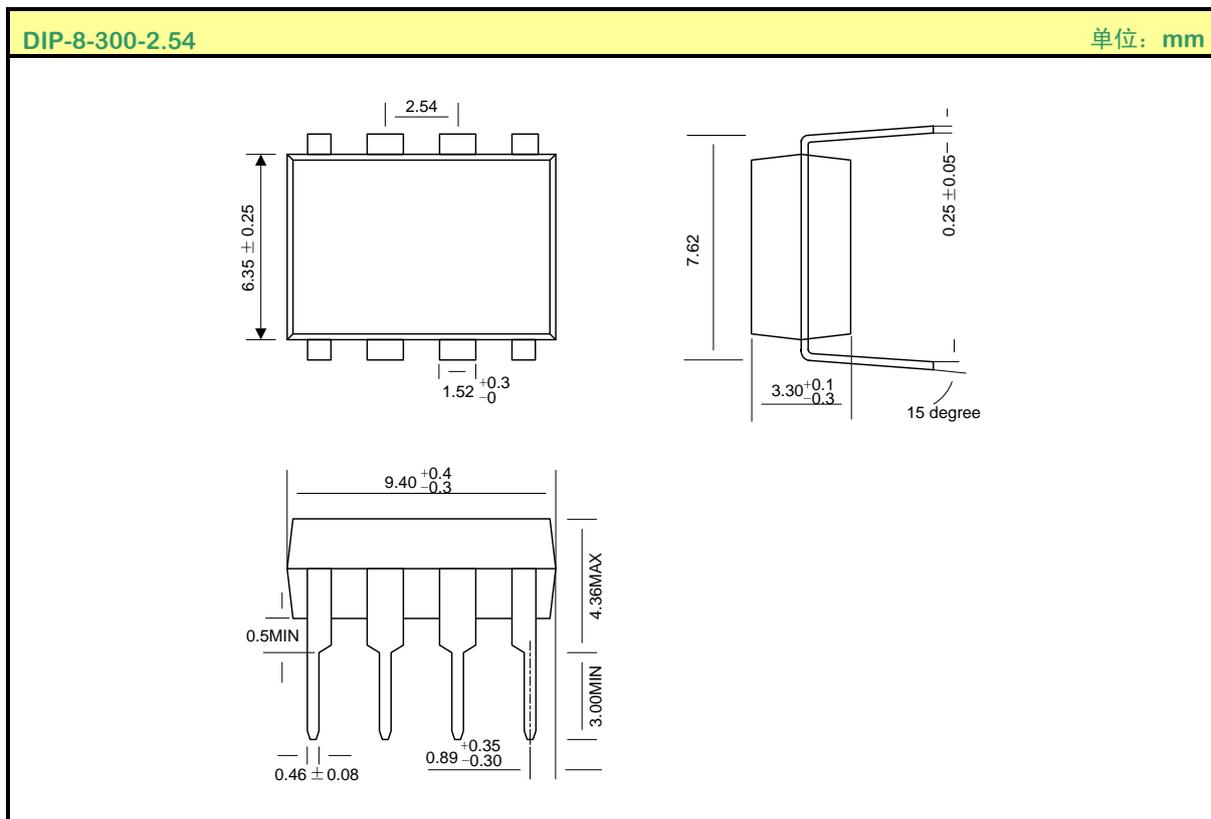
为了保护电路不会损坏，防止电路过热，电路会发生过温保护，关断输出。该状态一直保持，冷却后电路重新启动。

## 典型应用电路图



注：以上线路及参数仅供参考，实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。

封装外形图



MOS电路操作注意事项:

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电影响而引起的损坏:

- 操作人员要通过防静电腕带接地。
- 设备外壳必须接地。
- 装配过程中使用的工具必须接地。
- 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。

声明:

- 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！

附：

修改记录：

日期	版本号	描 述	页 码
2011.11.02	1.0	原版	
2012.04.11	1.1	修改“电气参数（MOSFET部分）”、“电气参数”和“封装外形图”	
2013.01.05	1.2	修改“电气参数”	